

EP · US

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 IWAP-0021		今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP01/00623	国際出願日 (日.月.年) 31.01.01	優先日 (日.月.年) 31.01.00							
出願人(氏名又は名称) 日本板硝子	株式会社	·							
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。									
この国際調査報告は、全部で3	3ページである。 								
□ この調査報告に引用された先行表	技術文献の写しも添付されている。 								
	(ほか、この国際出願がされたものに れた国際出願の翻訳文に基づき国際調								
b. この国際出願は、ヌクレオチ ☐ □ この国際出願に含まれる書	*又はアミノ酸配列を含んでおり、次 面による配列表	の配列表に基づき国際調査を行った。							
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列	退表							
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表								
=	関に提出されたフレキシブルディスク	たとろ配列表							
		D開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述							
	た配列とフレキシブルディスクによる	配列表に記録した配列が同一である旨の陳述							
2.	ゞできない(第Ⅰ欄参照)。								
3. 党明の単一性が欠如してい	\る(第Ⅱ欄参照)。								
4. 発明の名称は 🗓 出願	頂人が提出したものを承認する。								
□ 次Ⅰ	こ示すように国際調査機関が作成した。								
5. 要約は 🗓 🗓	頭人が提出したものを承認する。								
I I		則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により の国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ できる。							
6. 要約書とともに公表される図は、 第8 図とする。 x 出版	質人が示したとおりである。	□ なし							
	預人は図を示さなかった。	i							
[] 本[図は発明の特徴を一層よく表している	•							

	_			,
•				
	ą.			
		÷		
		÷	, a -	
\				



	国際調査	国際出願番	1/00623
	はする分野の分類(国際特許分類(IPC)) . Cl ⁷ H01L 33/00		·
調査を行った最	デった分野 大小限資料(国際特許分類(IPC))		
最小限資料以外	. C 1 7 H 0 1 L 3 3 / 0 0 の資料で調査を行った分野に含まれるもの		·
日本国公開実用	案公報 1940-1996年 用新案公報 1971-2001年 用新案公報 1994-2001年 案登録公報 1996-2001年		
国際調査で使用	lした電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
	と認められる文献		門声ナス
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X Y	JP, 3-194978, A(日本校 26.8月.1991(26.08 全文,第1-4図 全文,第1-4図 (ファミリーなし) JP, 9-150543, A(キャン 10.6月.1997(10.06 全文,第1-8図(ファミリーなし	3.91) ノン株式会社) 3.97)	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
x C欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
もの 「E」国後 以後 優先 「L」 優先 日 主献 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	カテゴリー のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 自日前の出願または特許であるが、国際出願日 表されたもの 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 自由を付す) この関示、使用、展示等に言及する文献 自日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表されて、会の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、会の新規性又は進歩性がないと考え「Y」特に関連のある文献であって、会上の文献との、当業者にとってはよって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完了	した日 23.04.01	国際調査報告の発送日 01.	05.01
日本国 郵	0名称及びあて先 同特許庁(ISA/JP) B便番号100-8915 『千代田区館が関三丁日4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 吉野 三寛 印 電話番号 03-3581-1101	
日日C 引力X YY(本)(x)(x	田新案公報 1994-2001年 1996-2001年 1997 (プロースの名称、	をは、その関連する箇所の表示 反硝子株式会社) 3. 91) / ン株式会社) 5. 97) / パテントファミリーに関する別 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表。 国際出発盾するものではなものではなものではなものではないのもるとがないっと考えて、 「Y」特に関連のある進歩性がなかっと考えて、 「後」同一パテントファミリー文献 国際調査報告の発送日 01. 特許庁審査官(権限のある職人	1 2-14 2-14 2-14 2-14 2-14 ※ 参 文

		4.
		+
·.		
	,	
÷		



	四你闹鱼钓	国际山嶼番号(1/JP0)	1,00023
C (続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	ナーチの関連ナス体系のサニ	関連する
	ファインコンドログ スク DMV/回グル・対理するとされ	5、しい因処する固所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP, 9-216416, A (日本板硝子 19.8月.1997 (19.08.9 全文,第1-16図 (ファミリーなし)	·株式会社) 7)	2-14
Y	JP, 9-283792, A (日本板硝子 31.10月.1997(31.10. 全文, 第1-9図(ファミリーなし)	株式会社) 97)	2-14
	-		

· ·





PCT

REQUEST

For receiving Office use only
,
International Application No.
International Filing Date
Name of receiving Office and "PCT International Application"

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office	and "PCT International Application"			
constant the state of the state	Applicant's or agent's file reference				
	(if desired) (12 characters maximum) IWAP-0021				
Box No. I TITLE OF INVENTION LIGHT-EMI	TTING THYRIST	OR MATRIX ARRAY			
AND DRIVE CIRCUIT FOR THE ARRA	Y				
Box No. II APPLICANT					
Name and address: (Family name followed by given name; for a designation. The address must include postal code and name of coa address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country of residence is indicated below.)	legal entity, full official intry. The country of the v) of residence if no State	This person is also inventor.			
Nippon Sheet Glass Co.,Ltd.		Telephone No. 03-5443-9514			
7 20 724 1		Facsimile No.			
7-28, Kitahama 4-chome, Chuo- Osaka-shi, OSAKA 541-0041 JAP		03-5443-9567			
OSAKA-SHI, OSAKA 341-0041 JAP.	AN	Teleprinter No.			
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of	residence			
JAPAN	,,	JAPAN			
		United States the States indicated in the Supplemental Box			
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURT	HER) INVENTOR(S)				
Name and address: (Family name followed by given name; for a designation. The address must include postal code and name of cou address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country of residence is indicated below.)	This person is:				
OHNO Seiji		applicant and inventor			
c/o Nippon Sheet Glass Co.,Lto Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osa OSAKA 541-0041 JAPAN		inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)			
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of				
JAPAN		JAPAN			
		America only the States indicated in the Supplemental Box			
Further applicants and/or (further) inventors are indicated o	n a continuation sheet.				
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE	OR ADDRESS FOR C	ORRESPONDENCE			
The person identified below is hereby/has been appointed to act of the applicant(s) before the competent International Authorities	n behalf as:	gent common representative			
Name and address: (Family name followed by given name; for a designation. The address must include postal co	legal entity, full official ode and name of country.)	Telephone No.			
8664 Patent Attorney IWASA Yo	oshiyuki	03-3861-9711			
TN DIDC 10 17 Himshibanda	2 h	Facsimile No.			
IN BLDG., 10-17, Higashikanda Chiyoda-ku, TOKYO 101-0031 JAN		03-3861-9713			
		Teleprinter No.			
Address for correspondence: Mark this check-hox where r	to agent or common repres	entative is/has been appointed and the			
Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.					

_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•		
	i.	





Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)						
If none of the following sub-boxes is used, th	is sheet should not be included i	n the request.				
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is: applicant only						
KUSUDA Yukihisa		applicant and inventor				
c/o Nippon Sheet Glass Co.,Ltd Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osa OSAKA 541-0041 JAPAN	., 7-28,	nventor only (If this check-box s marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence	f residence: JAPAN				
This person is applicant all designated all designated	States except the United Stees of America of America of	ates the States indicated in				
Name and address: (Family name followed by given name; for a li designation. The address must include postal code and name of cour address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	of residence if no State	erson is: pplicant only pplicant and inventor eventor only (If this check-box marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence	:				
This person is applicant all designated for the purposes of: all designated the United States	States except the United States of America of America or					
Name and address: (Family name followed by given name; for a le designation. The address must include postal code and name of coun address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)		erson is: applicant only pplicant and inventor nventor only (If this check-box s marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence					
This person is applicant all designated all designated for the purposes of: States all designated the United States	States except the United St. es of America of America of					
Name and address: (Family name followed by given name; for a le designation. The address must include postal code and name of coun address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	try. The country of the of residence if no State This p	erson is: pplicant only pplicant and inventor nventor only (If this check-box s marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:					
This person is applicant all designated all designated for the purposes of:	States except the United States of America of America of					
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.						

	•			÷ ••
-,				
		·.		



Box No.	V DESIGNATION OF STATES									
The foll	owing designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark	t the	e a	pplicable check-boxes; at least one must be maked):					
1	al Patent			•	1					
	ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, L	S Le gand	sotl la, Z	ho, ZW	MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudan, SL Sierra Leone Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State					
□ EA	A Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Trukmenistan, and any other State which is a Contracting State the Eurasian Patent Convention and of the PCT									
☑ EP	EP European Patent: AT Austria, BE Belguim, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT									
□ OA	GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali other State which is a member State of OAPI and a Co	, MI ntra	R M	lau g S	n Republic, CG Congo, CI Côted'Ivoire, CM Cameroon, ritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any state of the PCT (if other of protection or treatment desired,					
Nationa										
	I Patent (if other kind of protection or treatment desired, United Arab Emirates	_			· ·					
	Antigua and Barbuda		-		Saint Lucia					
	Albania		_		Sri Lanka					
	I Armenia				Liberia					
AT	Austria				Lesotho					
ATI	Australia		•		Lithuania Luxembourg					
	Azerbaijan				Latvia					
	Bosnia and Herzegovina	_	-		Morocco					
	Barbados				Republic of Moldova					
. —	Bulgaria		I MA	1D 1G	Madagascar					
□ BR	Brazil	-	I IM	1K	The former Yugoslav Republic of Macedonia					
☐ BY	Belarus				Mongolia					
	Belize				Malawi					
M CA	Canada				Mexico					
□ CH	and LI Switzerland and Liechtenstein	$\overline{\Box}$	M	1Z	Mozambique					
☑ CN	China				Norway					
☐ CR	Costa Rica				New Zealand					
□ CU	Cuba		P	L	Poland					
☐ CZ	Czech Republic				Portugal					
☐ DE	Germany				Romania					
	Denmark		R	U	Russian Federation					
_	Dominica		SI	D	Sudan					
	Algeria		SI	E	Sweden					
□ EE	Estonia		S		Singapore					
	Spain	_	SI		Slovenia					
	Finland				Slovakia					
	United Kingdom		SI	L	Sierra Leone					
	Grenada	Ш	Т.	J	Tajikistan					
	Georgia				Trukmenistan					
	Ghana	므	TI	R	Turkey					
	Gambia				Trinidad and Tobago					
	Croatia				United Republic of Tanzania					
	HungaryIndonesia				Ukraine					
					Uganda					
	Israel		U	3	United States of America					
	India	닏			Uzbekistan					
☐ JP	_ / - 7 1	늰			Vice Nam					
	Japan		7		Yugoslavia					
	Kyrgyzstan.	닏			South Africa					
	Democratic People's Republic of Korea	ب			Zimbabwe					
	Republic of Korea	Ch	ieck	k-b to	ox reserved for designating States which have become the PCT after issuance of this sheet:					
	Kazakhstan									
					••••••					
Precauti	onary Designation Statement: In addition to the designal	tions	ma	ade	above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other					

designations which would be permitted under the PCT except any designations (s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this atatement. The applicant declares thet those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including fees)must reach the receiving Office with in the 15-month time limit.)



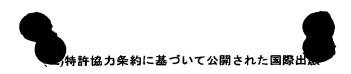




Sheet No. . . 4

Box No. VI PRIORITY C	LAIM		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Furth	er priority cla	ms are indicated	in the Supplemental Box.		
Filing date	_	Number			Wher	e earlier applicati	on is:		
of earlier application (day/month/year)	of earlier application national application: regional application regional Office					• • • •	international application: receiving Office		
item (1) 31.01.00	2000)-21,458 JAPAN							
item (2)									
item (3)									
The receiving Office is required of the earlier application(spurposes of the present int	(only if	the earlie	er applic	ation was filed with	h the Office	which for the	(1)		
* Where the earlier application is Convention for the Protection of In	an ARIPO	application	n, it is ma	indatory to indicate in	n the Supplemen	ital Box at least on	e country party to the Paris pplemental Box.		
Box No. VII INTERNATIO						71-71-71			
Choice of International Searcl (if two or more International Sea competent to carry out the intern	hing Autl arching Au	hority (IS.					to that search (if an earlier ional Searching Authority):		
the Authority chosen: the two-letter	code may	be used):	Dat	e (day/month/year)	Nu	mber	Country (or regional Office)		
Box No. VIII CHECK LIST	Γ; LANC	GUAGE C) OF FILI	NG					
This international application c	ontains			al application is acco	ompanied by	the item(s) mark	ed below:		
request :	4	1. 🔲 fe	ee calcul	ation sheet					
description (excluding	-	2. 🔲 s	eparate s	signed power of atto	orney				
sequence listing part)	14	3. 🔲 c	opy of g	eneral power of atto	orney; referer	ice number, if an	y :		
claims	3	4. 🔲 s	tatement	explaining lack of	signature				
abstract :	1	5. 🔲 p	riority d	ocument(s) identifie	ed in Box No.	VI as item(s):			
drawings :	13	6. 🔲 tı	ranslatio	n of international ap	pplication into	(language):			
sequence listing part		7. 🔲 s	eparate i	ndications concerni	ing deposited	microorganism o	r other biological material		
of description :		8. 🔲 n	ucleotid	e and/or amino acid	l sequence list	ing in computer i	eadable form		
Total number of sheets:	35	9. 🔲 o	ther (spe	ecify):					
Figure of the drawings which should accompany the abstract		1. 8		nguage of filing of ernational application		JAPANESE			
Box No. IX SIGNATURE	OF APP	LICANT	OR AG	ENT					
Next to each signature, indicate the no	me of the p	erson signin	g and the	capacity in which the pe	erson signs (if suc	h capacity is not obvi	ous from reading the request)		
1									
	IWA	SA '	Yosh	iyuki					
	J. 11 Z.	ion .	TOSII.	I y u k I					
<u></u>			- For r	eceiving Office use	only				
Date of actual receipt of the international application:	e purporte	ed		_	•		2. Drawings:		
Corrected date of actual re- timely received papers or d the purported international	rawings o	completing					received:		
Date of timely receipt of the corrections under PCT Art	icle [1(2)):					not received:		
5. International Searching Au (if two or more are compet	thority ent):	SA/			ansmittal of settle search fee	earch copy delaye is paid	d		
			For Inte	rnational Burcau us	se only				
Date of receipt of the record of	ору				-				





(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年8 月9 日 (09.08.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/57935 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 33/00

Seiji) [JP/JP]. 楠田幸久 (KUSUDA, Yukihisa) [JP/JP]; 〒

PCT/JP01/00623

541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番28号 日本板硝子株式会社内 Osaka (JP).

(21) 国際出願番号:

2001年1月31日(31.01.2001)

本似明于休式云社内 Usaka (JP).

(22) 国際出願日:

(74) 代理人: 弁理士 岩佐義幸(IWASA, Yoshiyuki); 〒 101-0031 東京都千代田区東神田2丁目10番17号 INビ

ル Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語:(26) 国際公開の言語:

日本語日本語

(81) 指定国 (国内): CA, CN, KR, US.

(30) 優先権データ:

特願2000-21458 2000年1月31日(31.01.2000) JE

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本板 硝子株式会社 (NIPPON SHEET GLASS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4丁目7 番28号 Osaka (JP).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

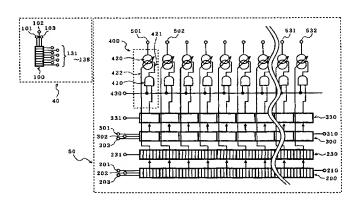
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大野誠治 (OHNO,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: LIGHT-EMITTING THYRISTOR MATRIX ARRAY AND DRIVER CIRCUIT

(54) 発明の名称: 発光サイリスタ・マトリクスアレイおよびその駆動回路



(57) Abstract: A light-emitting thyristor matrix array with a reduced chip area is provided. A chip includes three-terminal light-emitting thyristors aligned in parallel to its long side, and a plurality of bonding pads aligned in parallel to its long side. This arrangement minimizes the required chip area.





(57) 要約:

チップ面積を小さくすることのできる発光サイリスタ・マトリクスアレイを提供する。複数個の3端子発光サイリスタを、チップの長辺に平行に一列に配列し、複数個のボンディングパッドを、チップの長辺と平行に一列に配列する。これにより、チップ面積を最小にすることができる。



明 細 書

発光サイリスタ・マトリクスアレイおよびその駆動回路

技 術 分 野

本発明は、チップ上に形成された発光サイリスタ・マトリクスアレイ、特に、チップの面積を小さくできる発光サイリスタ・マトリクスアレイおよびその駆動回路に関する。

背景技術

光プリンタの書込みヘッドに用いられる発光素子アレイは、基本的に発光素子の数と同じだけの配線を発光素子から取り出す必要がある。この配線の取り出しには、通常、ワイヤボンディング法が使われる。このため、発光素子の密度が大きくなるにつれて、次のような問題を生じさせる。

- (1)発光素子アレイチップ上のワイヤボンディングパッド面積の 増大、すなわちチップ面積の増大により、製品コストが増大する。
- (2) ワイヤボンディング本数が増えるため、製造コストが増大する。
- (3) ワイヤボンディングのピッチが狭くなるため、実装が困難になる。
- (4)通常、駆動回路も発光素子の数だけ必要なため、製品コスト が増大する。

特に、通常、ボンディングパッド1個の面積は発光素子1個の面積に比べて数倍以上あるので、発光素子密度の増加はそのままチップ面積の増加につながる。

これらの問題点を回避するために、シフトレジスタを内蔵した発 光素子、発光ダイオード(LED)マトリクスアレイ、発光サイリ スタ・マトリクスアレイなどが提案されている。

図1に、発光サイリスタ・マトリクスアレイの一例を示す。この



マトリクスアレイによれば、複数の3端子発光サイリスタ T_1 , T_2 , T_3 ,…が直線状に配列されている。これら発光サイリスタは、4個ずつのグループに分けられ、各グループの発光サイリスタのアノードは、アノード端子 A_1 , A_2 , A_3 ,…にそれぞれ共通に接続され、各グループの発光サイリスタの各ゲートは、ゲート選択線 $G_1 \sim G_4$ にそれぞれ対応して接続され、各発光サイリスタのカソードはカソード線Kに共通に接続されている。

ゲート選択線 $G_1 \sim G_4$ の電圧レベル、アノード端子 A_1 , A_2 , A_3 ,…の電圧レベルの組み合わせによって、発光サイリスタ T_1 , T_2 , T_3 ,…の点灯状態が決まる。このマトリクスアレイは、カソードコモン型であるので、カソード線KをLレベルとし、ゲート選択線のうちの1本 G_j をLレベルに、他をHレベルにした状態で、アノード端子 A_i をHレベルとすると、発光サイリスタ $T_{j+4(i-1)}$ が点灯する。

従来のN個(Nは2以上の整数)の発光素子が配列された発光素子アレイでは、N個の発光素子を制御するためには、N本の制御端子を取り出す必要があったが、M本のゲート選択線をもつ発光サイリスタ・マトリクスアレイでは、(N/M+M)個の制御端子数となる。発光サイリスタ・マトリクスアレイでは、同時に発光できる発光サイリスタの数は、アノード端子の数に等しい。また、発光デューティ比は、1/Mである。図1の構成で、N=128とすると、ゲート選択線数は4本であるからアノード端子数は32個となる。

この発光サイリスタ・マトリクスアレイを用いることで、マトリクスアレイ・チップ上のワイヤボンディングパッドの数を減らすことができる。ボンディングパッドの数を減らすことのできるこの構成では、ゲート選択線の数Mは、次のように選ばれる。すなわち、Mは、発光サイリスタの数がNの場合、 $N^{1/2}$ に近い整数であり、かつN/Mが整数となるように選ばれる。たとえば、N=128のとき、M=8またはM=16を選んだときボンディングパッドの数



PCT/JP01/00623

は共に24個で最小となる。したがって、チップ面積を小さくする

ことが可能となり、チップのコストを減らすことができる。

なお、発光サイリスタを用いた図1の回路構成は、本出願人の提案に係るものであり、既に特許されている(特許第2807910号)。なお、この特許の内容は、この出願の内容に含まれるものとする。

前述のように、ボンディングパッドの数を最小にすることができたが、この場合にチップ面積が最小となるとは限らない。一般的にマトリクスアレイ・チップは、ウエハから平行四辺形(通常、長方形)に切り出される。チップの長辺の長さは発光サイリスタの配列ピッチと数との積で決まり、短辺の長さは主に、発光サイリスタと配線とボンディングパッドとの幅の和で決まる。1個のボンディングパッドに必要とされる面積は、ワイヤボンディング・マシンの性能などで決まっているため、ボンディングパッドの列数が減らない限り、チップの短辺の長さは短くならないので、ボンディングパッドの数を減らしてもチップ面積は減らない。

発明の開示

本発明の目的は、チップ面積を小さくできる発光サイリスタ・マ トリクスアレイを提供することにある。

チップ面積を小さくするには、ボンディングパッドをチップ長辺と平行に一列に配置して、チップ短辺の長さを小さくする必要がある。ゲート選択線の数Mを増やし、ボンディングパッドの数を減らすことにより、ボンディングパッドを一列に配置できるようになる。しかし、ゲート選択線は、チップ長辺と平行にチップの端から端まで配置されるので、ゲート選択線が増えると、チップの短辺長が増えてしまう。そこで、ボンディングパッドが一列に配置でき、かつゲート選択線の数Mができるだけ少なくなるように、ゲート選択線数を決めることが必要とされる。



PCT/JP01/00623

N個(Nは2以上の整数)の3端子発光サイリスタが一列に配列された発光サイリスタアレイにおいて、N個の発光サイリスタのカソードまたはアノードを共通端子に接続し、M本(Mは2以上の整数)のゲート選択線を有し、k番目の発光サイリスタのゲートをi番目 [i = {(k-1) MOD M} + 1]のゲート選択線に接続し(ここで、(k-1) MOD Mは、(k-1)をMで除算したときの剰余を示す)、k番目の発光サイリスタの、共通端子に接続されないアノードまたはカソードを、j番目 [j = {(k-i)/M} + 1]のアノード端子A;またはカソード端子K;に接続する。

この場合に、Lをチップ長辺長、pをボンディングパッドの配列 ピッチ限界値であるとしたとき、

L / ((N / M) + M) > p

を満たすようにMの値を選ぶ。このとき、pの値は、高精度のボンディング・マシンを使えば小さくできるが、あまり小さい値だと作業時間が大きくなるため、実用的には75μm程度と考えられる。

本発明によれば、アノードまたはカソードを選択線に接続した構成であってもよい。この場合には、N個の3端子発光サイリスタのカソードまたはアノードを共通端子に接続し、M本のアノード選択線またはカソード選択線を有し、k番目の発光サイリスタの、共通端子に接続されないアノードまたはカソードをi番目 [$i=\{(k-1)\ MOD\ M\}+1$]のアノード選択線 A_i またはカソード選択線 A_i またはカソード選択線 A_i またはカソード

チップの長辺に平行に一列に配列されたボンディングパッドを有する発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップには、駆動ICが隣接して配置され、発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップと駆動ICのそれぞれの端子間が直接ワイヤボンディングで接続される。



このように発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップと駆動ICが直接ワイヤボンディングによって接続される構造では、チップ側のボンディングパッドの配列ピッチと、駆動IC側のボンディングパッドの配列ピッチとを、ほぼ同じにしなければならない。このため、発光サイリスタ・マトリクスアレイの解像度が変わるたびに、別の駆動ICを準備する必要がある。このため、多くの種類の駆動ICが必要となり、コスト上昇を招くことになる。

したがって、本発明の他の目的は、解像度の異なる複数の発光サイリスタ・マトリクスアレイに対して共用できる駆動 I Cを提供することにある。

3端子発光サイリスタ・マトリクスアレイの場合、前述したように、ゲート選択線の数を選ぶことによって、発光素子上のボンディングパッドを一列に配置することができる。このため、ある解像度に対してゲート選択線の数をとき、アノード端子の数が決まる。もし、解像度を2倍にマトリクスアレイ・チップを準備すればよい。したがって、大電流をはいり、スアレイ・チップを準備すればよいのカート選択線駆動回路を変えることができる。このにより、準備する駆動ICの品種を減らすことができ、コストダウンできる。

図面の簡単な説明

図 1 は、発光サイリスタ・マトリクスアレイの一例を示す図である。

図 2 は、本発明の発光サイリスタ・マトリクスアレイの一実施例のチップを示す図である。

WO 01/57935



図3Aおよび図3Bは、図2の発光サイリスタの構造を示す図である。

図4は、600dpi,128発光点をもつ発光サイリスタ・マトリクスアレイにおいて、ゲート選択線の数Mを変化させた場合のチップの短辺長を計算した結果を示す図である。

図5は、600dpi,192発光点をもつ発光サイリスタ・マトリクスアレイにおいて、ゲート選択線の数Mを変化させた場合のチップの短辺長を計算した結果を示す図である。

図6は、1200dpi,256発光点をもつ発光サイリスタ・マトリクスアレイにおいて、ゲート選択線の数Mを変化させた場合のチップの短辺長を計算した結果を示す図である。

図7は、2400dpi,512発光点をもつ発光サイリスタ・マトリクスアレイにおいて、ゲート選択線の数Mを変化させた場合のチップの短辺長を計算した結果を示す図である。

図8は、駆動ICの回路の一例を示す図である。

図9は、128発光点/600dpi/4ゲート配線の発光サイリスタ・マトリクスアレイと駆動ICのボンディングワイヤによる接続例を示す図である。

図10は、192発光点/900dpi/6ゲート配線の発光サイリスタ・マトリクスアレイと駆動ICのボンディングワイヤによる接続例を示す図である。

図11は、256発光点/1200dpi/8ゲート配線の発光 サイリスタ・マトリクスアレイと駆動 I C のボンディングワイヤに よる接続例を示す図である。

図12は、駆動ICの回路の他の例を示す図である。

図13は、128発光点/600dpi/4ゲート配線の発光サイリスタ・マトリクスアレイと駆動ICのボンディングワイヤによる接続例を示す図である。

図 1 4 は、 1 2 8 発光点 / 6 0 0 d p i / 4 ゲート配線の発光サ



イリスタ・マトリクスアレイと駆動 I Cのボンディングワイヤによる他の接続例を示す図である。

図15は、従来の発光サイリスタ・マトリクスアレイの他の例を 示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の発光サイリスタ・マトリクスアレイの実施例を、 図面を参照して説明する。

(実施例1)

図2に、発光サイリスタ・マトリクスアレイの一実施例のチップを示す。図3Aおよび図3Bは、このマトリクスアレイに用いられる発光サイリスタの構造を示す。

まず、発光サイリスタの構造を、図3Aおよび図3Bを参照して説明する。図3Aは平面図、図3Bは図3AのX-X'線断面図である。発光サイリスタ20は、n型半導体基板21上に、n型半導体層22,p型半導体層23,n型半導体層24,p型半導体層25が順次積層され、p型半導体層25上にはアノード電極26、n型半導体層24上にはゲート電極27が形成されている。図示しないが、n型半導体基板21の裏面にはカソード電極が設けられている。

図2に示す発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップ8は、上記のような発光サイリスタ20を128個、600dpi(dots per inch)で一列に配列し、これに平行にボンディングパッド10を一列に配列し、および複数本のゲート選択線を発光サイリスタのアレイに平行に配置して構成されている。

ボンディングパッド 10 の配列ピッチは、ワイヤボンダーの精度から 75μ m以上のビッチが必要である。ボンディングパッド 10 のチップ短辺方向の幅は、 150μ mである。また、1 本のゲート選択線 30 の幅は、 15μ mである。





このような構成のチップにおいて、ゲート選択線の数Mを変化させた場合のチップの短辺長を計算した。計算結果を図4のグラフに示す。Mは、128が割り切れる整数であるから、1,2,4,8,16,32,64,128の中から選ばれる。図4のグラフから、ゲート選択線数M=2でチップ短辺長が最小となることがわかる。しかしM=2では、ボンディングパッドの配列ピッチが約80μmと、ボンディングパッド配列ピッチの限界値 p ぎりぎりであり、精度の高いボンディングを必要とする。M=4,8を選べば、M=2の場合に比べてボンディングパッドの数が減るため、ボンディングパッドの配列ピッチを大きくすることができる。したがって、ゲート選択線の数Mは、4または8から選ぶのが好適である。

(実施例2)

600dpi,192発光点をもつ発光サイリスタ・マトリクスアレイについて考える。実施例1と同様に、ゲート選択線の数Mを変化させた場合のチップの短辺長を計算した結果を図5のグラフに示す。このマトリクス・アレイでは、192=26×3であるから、3の素因数を持つため192を割り切れる値Mの数が増えて、Mは1,2,3,4,6,8,12,16,24,32,48,64,96,192の中から選ばれる。M=2でチップ短辺長が最小となるが、実施例1と同様の理由で、Mの値が大きくなるとボンディングパッドの配列ピッチを大きくすることができるという利点があるため、Mの選択の対象を実施例1と同じM≦8まで広げる。すなわち、ゲート選択線数Mは、3,4,6,8の中から選べばよいことがわかる。

(実施例3)

256発光点,1200dpiをもつ発光サイリスタアレイについて考える。実施例1と同様に、ゲート選択線の数Mを変化させた場合のチップの短辺長を計算した結果を図6のグラフに示す。図6のグラフから、Mは、4,8,16のいずれかから選べばよいこと



がわかる。

WO 01/57935

(実施例4)

5 1 2 発光点, 2 4 0 0 d p i をもつ発光サイリスタアレイについて考える。実施例 1 と同様に、ゲート選択:線の数 M を変化させた場合のチップの短辺長を計算した結果を図 7 のグラフに示す。図 7 のグラフから、 M は、 8 , 1 6 , 3 2 のいずれかから選べばよいことがわかる。

(実施例.5)

32×n (n=4,6,8)発光点を有するマトリクスアレイ用の駆動回路(IC)を考える。図8は、128発光点/600dpi/4ゲート選択線、192発光点/900dpi/6ゲート選択線、256発光点/1200dpi/8ゲート選択線の3種類の発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップに共用することのできる駆動ICを示す。

駆動 I C は、ゲート選択線駆動回路 4 0 とアノード端子駆動回路 5 0 からなる。ゲート選択線駆動回路 4 0 は、8 ビットのシリアル 入力/パラレル出力・シフトレジスタ 1 0 0 からなっている。 1 3 1 \sim 1 3 8 はゲート選択信号出力端子であり、発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップのゲート選択線 G_1 \sim G_n 用のボンディングパッドに接続される。

リセット端子102によって、シフトレジスタ100をリセット (全ビットHレベル) とした後、入力端子101をLレベルとし、クロックを端子103を与えて、このLレベルの状態を順次シフトさせ、出力端子131~138を順次Lレベルとする。発光サイリスタ・マトリクスアレイの i 番目のゲート選択線 G i がLとなっているとき、ゲート選択線 G i に接続されているサイリスタが点灯可能となる。このようにして、出力端子131~138は、1本のゲート選択線を選択するために、1個の出力端子に「選択」信号を出力する。



さて、発光点数が32×n個(n=4,6,8)の発光点をもつ発光サイリスタ・マトリクスアレイではゲート選択線はn本なので、ゲート選択線G。をLレベルにした後、次は再びゲート選択線G。をLレベルにした次のタイミングで再び入力端子101をLレベルとし、端子103にクロックを与えてゲート選択線G。をLレベルとする。

アノード端子駆動回路 5 0 は、3 2 個の発光点を同時に駆動できる。発光サイリスタの光出力は、電流駆動回路 4 0 0 の電流源 4 2 0 で調整される。電流値データ入力端子 4 2 2 への電流値データ(6 ビット)入力に応じて、電流源 4 2 0 の電流値を調整でき、電流出力許可端子 4 2 1 の状態に応じて電流が出力端子 5 0 1 ~ 5 3 2 から出力される。

リセット端子202およびクロック端子203を有するシフトレジスタ200によって、データ入力端子201に入力されたシリアル信号から32組の6ビットデータに切り分けられて、電流値データが生成され、ラッチ端子231を有するラッチ230によって保持され、電流値データ入力端子422に入力される。シフトレスタ200にはデータ出力端子210があり、この出力端子を隣の駆動ICのデータ入力端子201に接続することができる。このだより、光書き込みヘッド内の電流データ線の数を減らすことができる。

リセット端子302およびクロック端子303を有するシフトレジスタ300によって、データ入力端子301に入力されたシリアル信号から32組の1ビットデータに切り分けられて、画像データが生成され、ラッチ端子331を有するラッチ330によって保持され、ANDゲート410の入力端子に入力される。ANDゲート410のもう一方の入力端子は発光許可端子430に接続される。ANDゲート410の出力端子は、前述した電流出力許可端子421を構成する。シフトレジスタ300にはデータ出力端子310が

あり、この出力を隣の駆動ICのデータ入力端子301に接続する こ と が で き る 。 こ の こ と に よ り 、 光 書 き 込 み ヘ ッ ド 内 の 画 像 デ ー タ 線の数を減らすことができる。

11

図9には、以上のような構成の駆動IC600を、128発光点 / 6 0 0 d p i / 4 ゲート選択線の発光サイリスタ・マトリクスア レイチップ700にボンディングワイヤにより接続した例を示す。 駆動IC600のアノード端子駆動回路50の出力端子501,5 02, …, 532は、マトリクスアレイチップ700のアノード端 子 A 1 , A 2 , …, A 32 に、ボンディングワイヤ 4 5 によりそれぞ れ接続され、駆動IC600のゲート選択線駆動回路40の出力端 子 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 は、マトリクスアレイ 7 0 0 の ゲート選択端子G1, G2, G3, G4に、ボンディングワイヤ 5 5によりそれぞれ接続されている。

図10には、駆動IC600を、192発光点/900dpi/ 6 ゲート選択線の発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップ 7 1 0にボンディングワイヤにより接続した例を示す。駆動IC600 の出力端子501、502、…、532は、マトリクスアレイチッ プ 7 1 0 の ア ノ ー ド 端 子 A 1 , A 2 , … , A 32 に 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イヤ45によりそれぞれ接続され、駆動IC600の出力端子13 1,132,133,134,135,136は、マトリクスアレ イ 7 1 0 の ゲ ー ト 選 択 端 子 G₁ , G₂ , G₃ , G₄ , G₅ , G₆ に 、 ボンディングワイヤ55によりそれぞれ接続されている。

図 1 1 には、駆動 I С 6 0 0 を、 2 5 6 発光点/ 1 2 0 0 d p i / 8 ゲート選択線の発光サイリスタアレイ・チップ720にボンデ ィングワイヤにより接続した例を示す。駆動IC600の出力端子 501,502,…,532は、マトリクスアレイチップ720の アノード端子 A 1 , A 2 , ···, A 32 に、ボンディングワイヤ 4 5 に よりそれぞれ接続され、駆動IC600の出力端子131,132, 133,134,135,136,137,138は、マトリクス



PCT/JP01/00623

アレイ720のゲート選択端子 G_1 , G_2 , G_3 , G_4 , G_5 , G_6 , G_7 , G_8 に、ボンディングワイヤ55によりそれぞれ接続されている。

(実施例6)

WO 01/57935

32×n(n=4,6,8)発光点を有するマトリクスアレイ用の駆動ICの他の例を考える。図12は、128発光点/600dpi/4ゲート選択線、192発光点/900dpi/6ゲート選択線、256発光点/1200dpi/8ゲート選択線の3種類の発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップに共用することのできる駆動ICを示す。駆動ICは、アノード端子駆動回路60からなり、ゲート選択線駆動回路は駆動ICの外部に設けられる。

アノード端子駆動回路60は、32個の発光点を同時に駆動できる。発光サイリスタの光出力は、電流駆動回路400の電流源420で調整される。電流値データ入力端子422への電流値データ(6ビット)入力に応じて、電流源420の電流値を調整でき、電流出力許可端子421の状態に応じて電流が出力端子501~532から出力される。

リセット端子202およびクロック端子203を有するシフトレジスタ200によって、データ入力端子201に入力されたシリアル信号から32組の6ビットデータに切り分けられて、電流値データが生成され、ラッチ端子231を有するラッチ230によって保持され、電流値データ入力端子422に入力される。シフトレジスタ200にはデータ出力端子210があり、この出力端子を隣の駆動ICのデータ入力端子201に接続することができる。このことにより、光書き込みヘッド内の電流データ線の数を減らすことができる。

リセット端子302およびクロック端子303を有するシフトレジスタ300によって、データ入力端子301に入力されたシリアル信号から32組の1ビットデータに切り分けられて、画像データ





が生成され、ラッチ端子331を有するラッチ330によって保持され、ANDゲート410の入力端子に入力される。ANDゲート410のもう一方の入力端子は発光許可端子430に接続される。ANDゲート410の出力端子は、前述した電流出力許可端子421を構成する。シフトレジスタ300にはデータ出力端子310があり、この出力を隣の駆動ICのデータ入力端子301に接続することができる。このことにより、光書き込みヘッド内の画像データ線の数を減らすことができる。

図13には、以上のような構成の駆動IC601を、128発光点/600dpi/4ゲート選択線の発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップ730にボンディングワイヤにより接続した例を示す。マトリクスアレイ・チップ730のアノード端子 A_1 , A_2 , …, A_{32} は、駆動IC600の出力端子501,502,…,532に、ボンディングワイヤ65によりそれぞれ接続される。ゲート選択端子 G_1 , G_2 , G_3 , G_4 は、プリント配線板(図示せず)上のボンディングパッドにボンディングワイヤにより直接に接続される。なお、図中620は、図12に示す回路部分を示している。

(実施例7)

WO 01/57935

実施例 6 では、発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップ 7 3 0 のゲート選択端子 G_1 , G_2 , G_3 , G_4 は、プリント配線上のボンディングパッドに、アノード端子 A_1 , A_2 , A_3 , …, A_{32} は、駆動 I C 6 0 1 上のボンディングパッドに接続されている。このような場合、プリント配線板の高さと駆動 I C との高さが異なるため、ボンディング実装が難しい。

そこで、本実施例では、図14に示すように、駆動IC601上に、ゲート選択線を通過させるライン740を設けた。ゲート選択端子 G_1 , G_2 , G_3 , G_4 と、ライン740とは、ボンディングワイヤ75で接続される。

(実施例8)



以上の実施例1~7では、発光サイリスタ・マトリクスアレイとして、図1に示したものを用いた。図1の発光サイリスタ・マトリクスアレイでは、発光サイリスタのゲートを選択線に接続しているが、アノードを選択線に接続した構造とすることもできる。図15は、アノードを選択線に接続した発光サイリスタ・マトリクスアレイを示す。

各グループの発光サイリスタのゲートは、ゲート端子 G_1 , G_2 , G_3 , …にそれぞれ共通に接続され、各グループの発光サイリスタの各アノードは、アノード選択線 $A_1 \sim A_4$ にそれぞれ対応して接続され、各発光サイリスタのカソードはカソード線Kに共通に接続されている。

この発光サイリスタ・マトリクスアレイでは、カソード端子 K を L レベルとし、 1 個のゲート端子 G_i を L レベルに、他を H レベルにした状態で、アノード選択線 A_j を H レベルとすると、発光サイリスタ $T_{i+4(i-1)}$ が点灯する。

図1の構成に比べると、アノード端子数が減るので、電流容量の 大きなバッファ回路の数が減り、駆動回路が簡単になる。

以上のすべての実施例では、発光サイリスタのカソードを共通に接続したが、アノードを共通に接続する構成とすることも可能である。

産業上の利用可能性

本発明によれば、面積の小さな発光サイリスタ・マトリクスアレイ・チップを実現でき、解像度の異なる複数の発光サイリスタ・マトリクスアレイにも共通に適用できる駆動回路を実現することができる。



WO 01/57935



請求の範囲

1. チップ上に形成された発光サイリスタ・マトリクスアレイにおいて、

前記チップの長辺に平行に一列に配列されたN個(Nは2以上の整数)の3端子発光サイリスタと、

前記チップの長辺と平行に一列に配列された複数個のボンディングパッドと、

を備えることを特徴とする発光サイリスタ・マトリクスアレイ。

2. 前記N個の発光サイリスタのカソードまたはアノードが接続される共通端子と、

M本(Mは2以上の整数)のゲート選択線とをさらに備え、

k番目の発光サイリスタのゲートを i 番目 [$i = \{(k-1)\}$ MOD M $\}$ + 1] のゲート選択線 G_i に接続し、

k番目の発光サイリスタの、前記共通端子に接続されていないア ノードまたはカソードを、 j番目 [$j = \{(k-i)/M\} + 1$] のアノード端子 A_j またはカソード端子 K_j に接続したことを特徴 とする請求項 1 記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。

3.前記ゲート選択線の数Mが、

L/ { (N/M) + M } > p (Lはチップ長辺の長さ、pはボンディングパッドの配列ピッチ限界値)

を満足することを特徴とする請求項 2 記載の発光サイリスタ・マト リクスアレイ。

4. 前記ボンディングパッドの配列ピッチ限界値は、約75μmであることを特徴とする請求項3記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。



WO 01/57935

- 5. Nの素因数が2だけからなるとき、前記ゲート選択線の数Mは、最も小さい整数または2番目、または3番目に小さい整数であることを特徴とする請求項3記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。
- 6. Nの素因数が2と3だけからなるとき、前記ゲート選択線数Mは、最も小さい整数、または2番目、または3番目、または4番目、または5番目に小さい整数であることを特徴とする請求項3記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。
- 7. 前記N個の3端子発光サイリスタのカソードまたはアノードが接続される共通端子と、

M本(Mは2以上の整数)のアノード選択線またはカソード選択線とをさらに備え、

k番目の発光サイリスタのアノードまたはカソードを i番目 [i = { (k-1) MOD M} + 1] のアノード選択線 A, またはカソード選択線 K, に接続し、

k 番目の発光サイリスタのゲートを、 j 番目 [j = { (k-i) / M } + 1] のゲート端子 G_j に接続したことを特徴とする請求項 1 記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。

8. 前記アノード配線またはカソード配線数 M が、

L/((N/M)+M)>p (Lはチップ長辺長、pはボンディングパッドの配列ピッチ限界値)

を満足することを特徴とする請求項7記載の発光サイリスタ・マト リクスアレイ。

9. 前記ボンディングパッドの配列ピッチ限界値は、約75μmであることを特徴とする請求項8記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。



10. Nの素因数が2だけからなるとき、前記アノード配線またはカソード配線数Mは、最も小さい整数または2番目、または3番目に小さい整数であることを特徴とする請求項8記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。

11. Nの素因数が2と3だけからなるとき、前記アノード配線またはカソード配線数Mは、最も小さい整数、または2番目、または3番目、または4番目、または5番目に小さい整数であることを特徴とする請求項8記載の発光サイリスタ・マトリクスアレイ。

12.請求項2~6のいずれかに記載された発光サイリスタ・マトリクスアレイを駆動する回路において、

前記ゲート選択線を駆動する回路と、

WO 01/57935

前記アノード端子またはカソード端子を駆動する回路とを備え、前記ゲート選択線を駆動する回路は、偶数個のゲート選択信号出力端子と、前記ゲート選択信号出力端子のうち1個の端子に「選択」信号を、他の端子に「非選択」信号を出力し、前記「選択」信号を出力する端子を順次切り替えていく回路とを有することを特徴とする駆動回路。

13.前記ゲート選択線を駆動する回路にシリアル入力/パラレル出力のシフトレジスタを用いることを特徴とする請求項12記載の駆動回路。

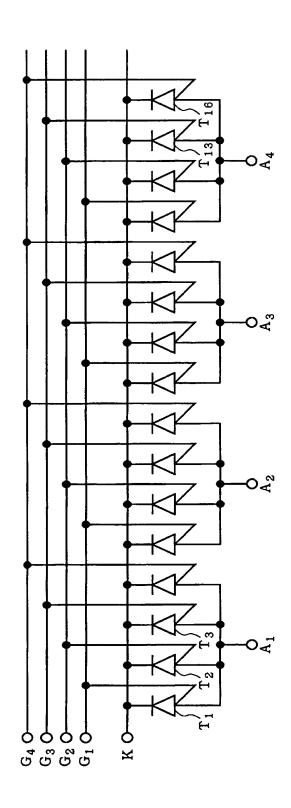
14.前記ゲート選択信号出力端子の数が4,6,8,12,16個のいずれかであることを特徴とする請求項13に記載の駆動回路。

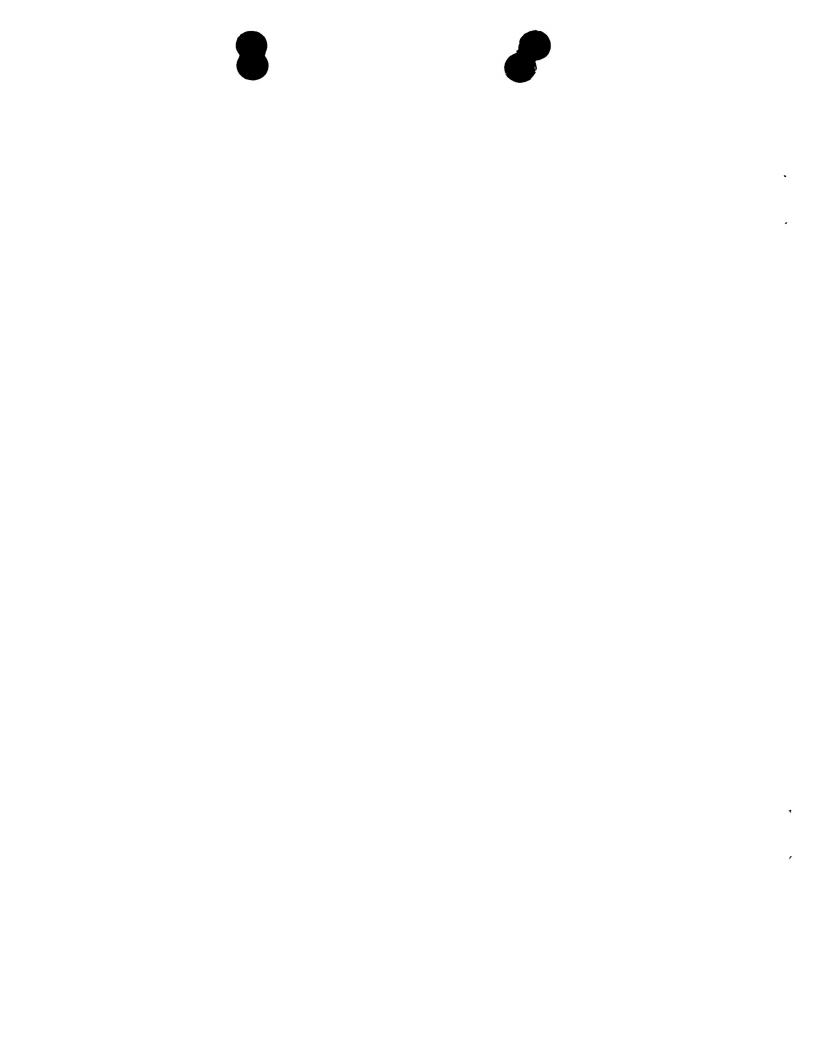






1/13







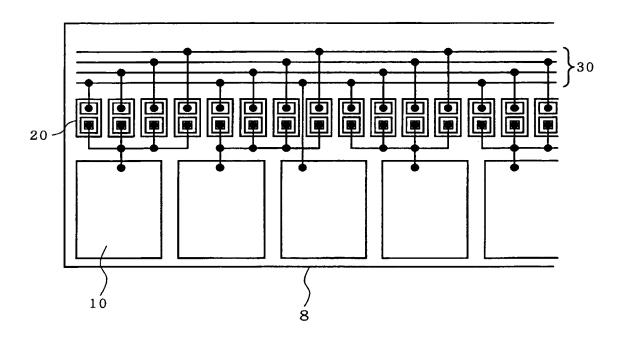


図 2



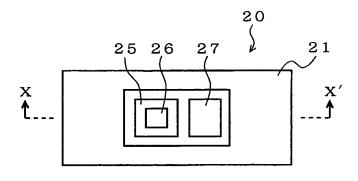


図 3 A

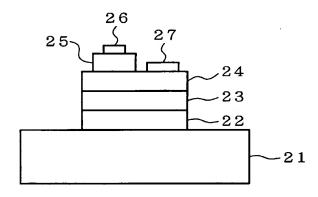


図3B

8		
		÷
		,



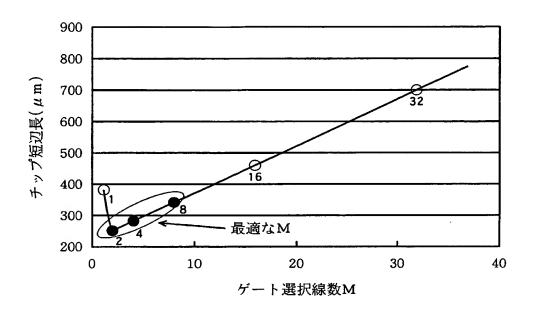
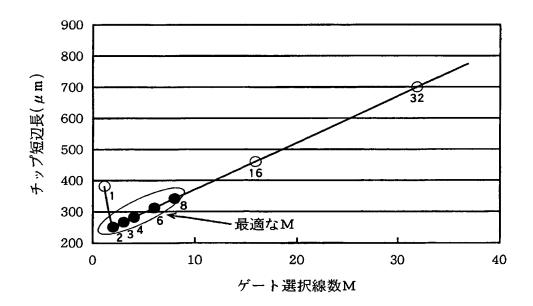
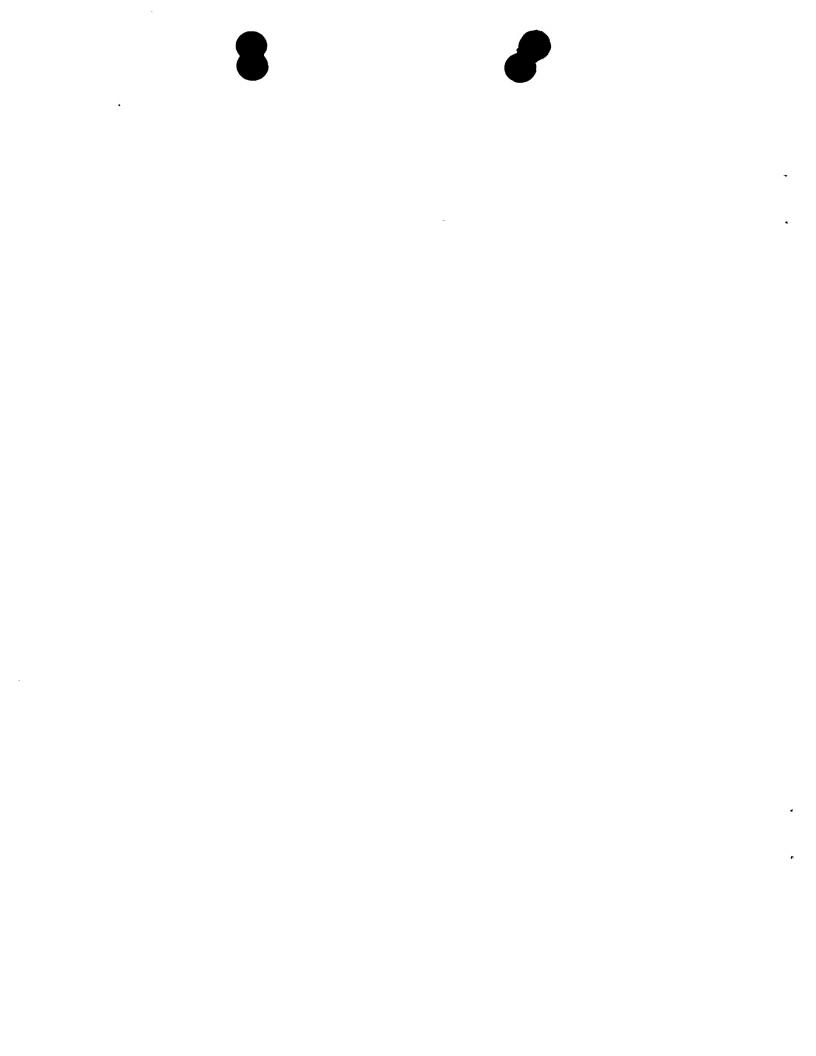
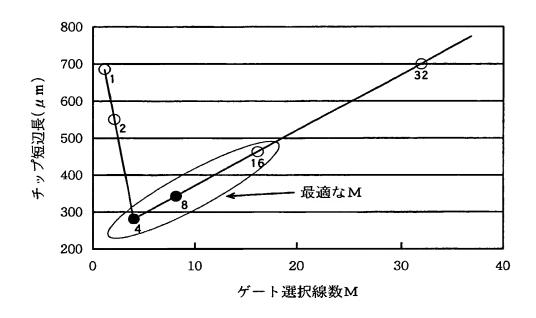


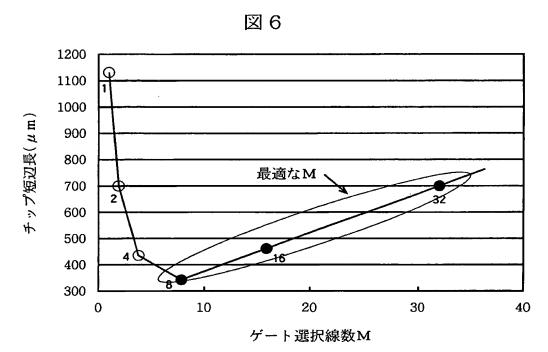
図 4

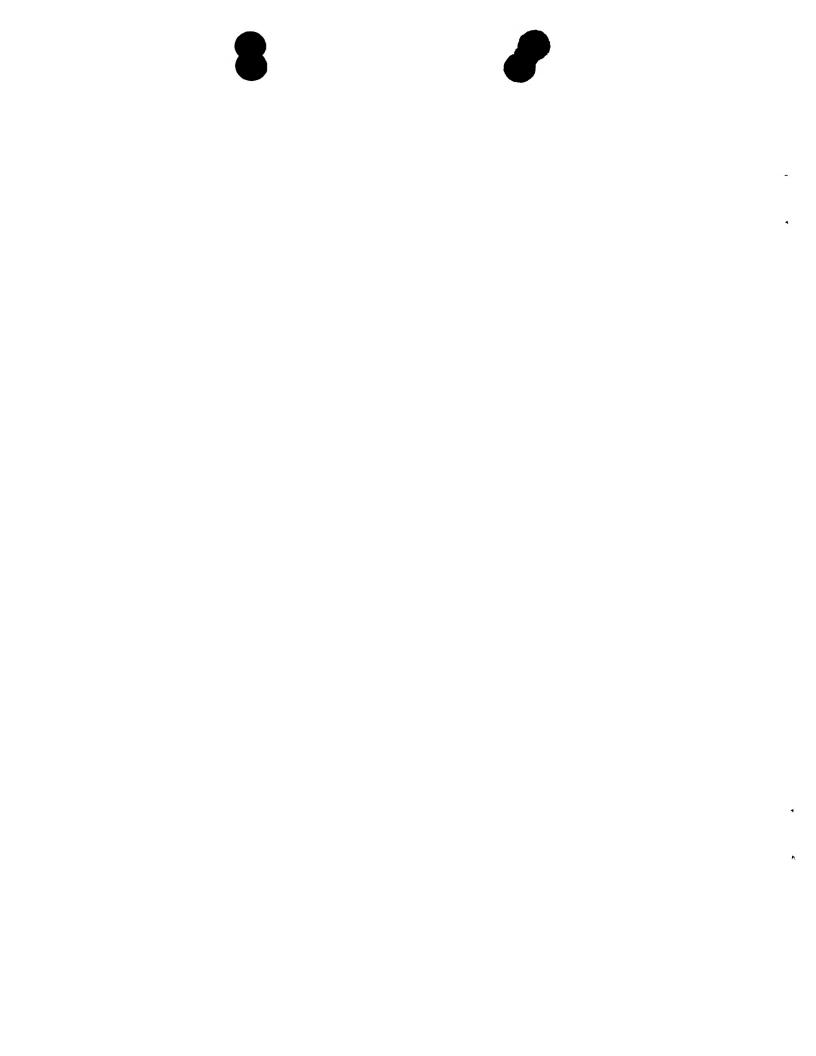




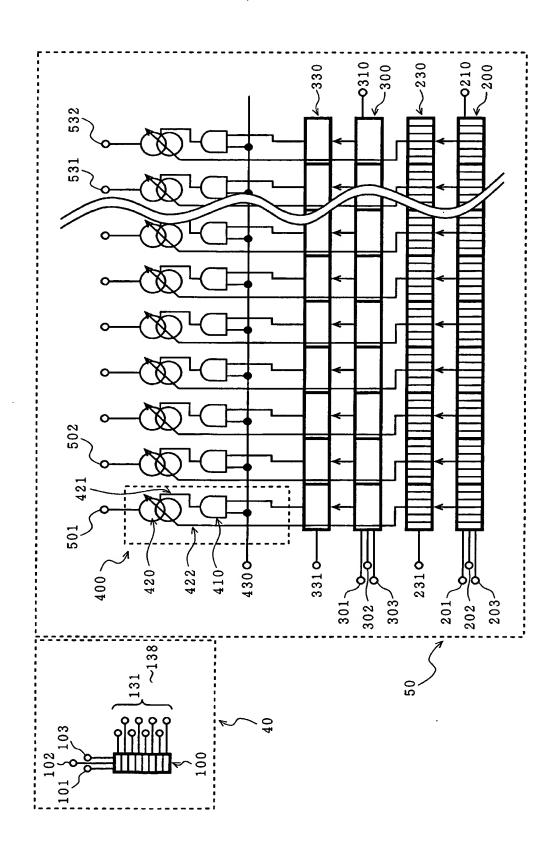










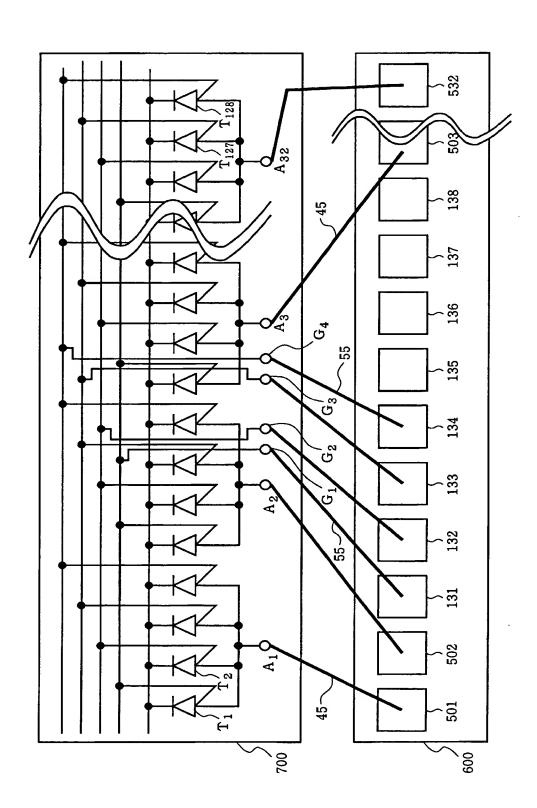


8	
	•
	•





7 / 13



8	
	•
	•
	•





8/13

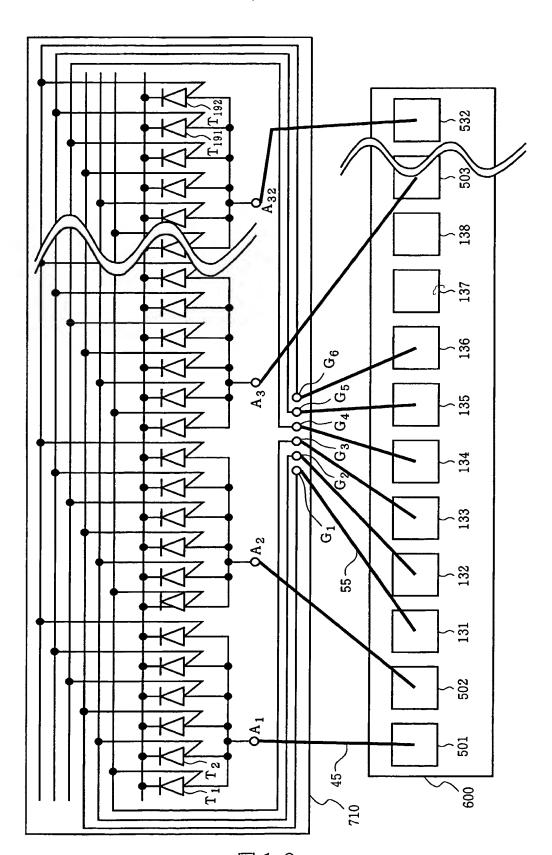


図10







9/13

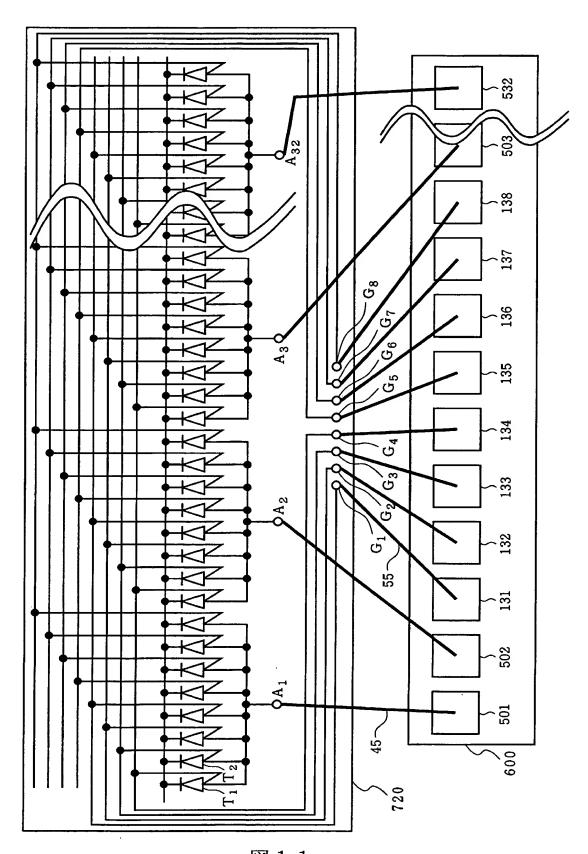


図11





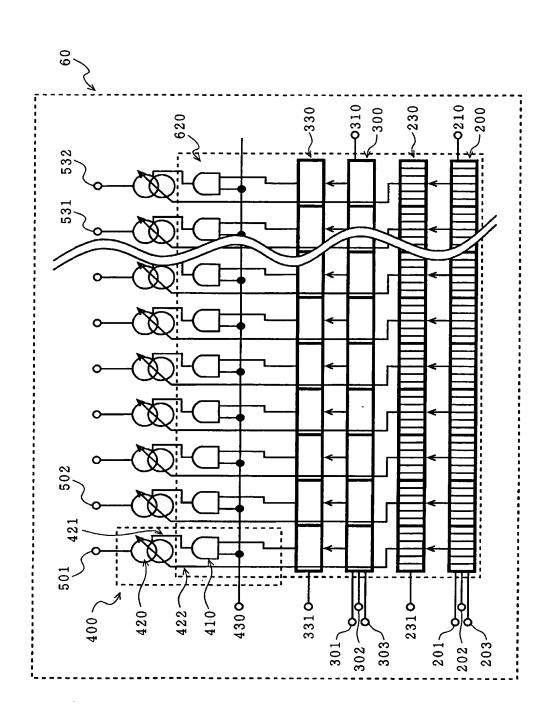


図12

8	
	•
•	
	í
	•





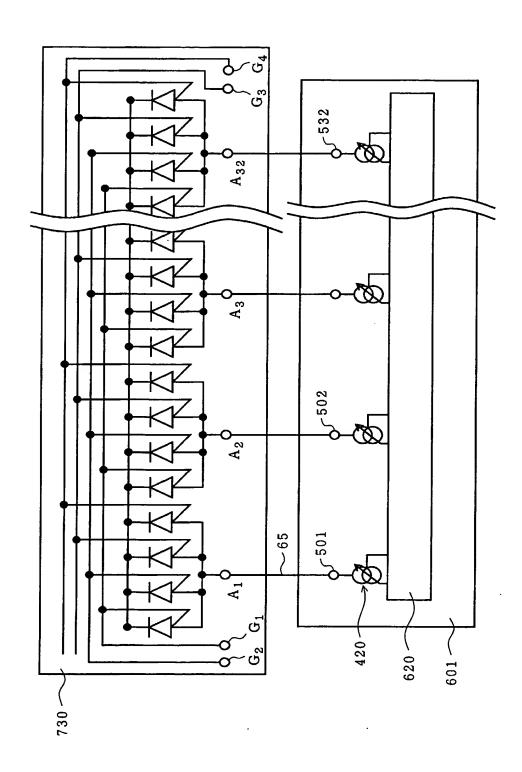
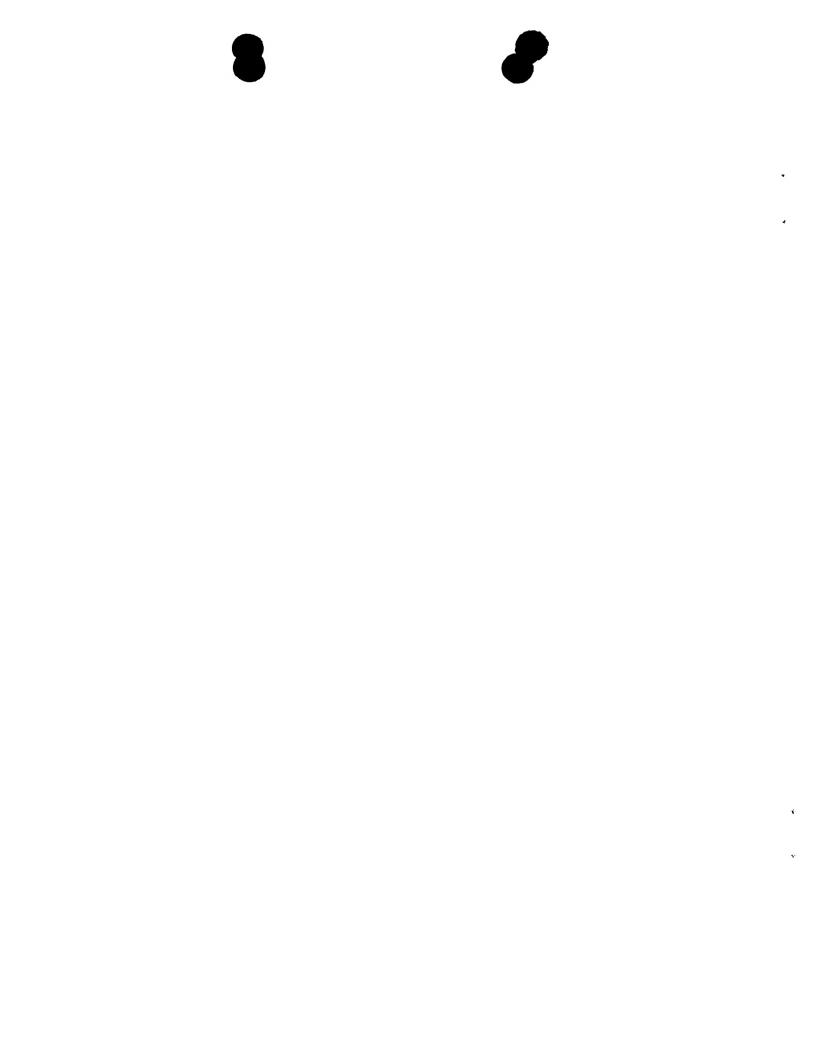


図13







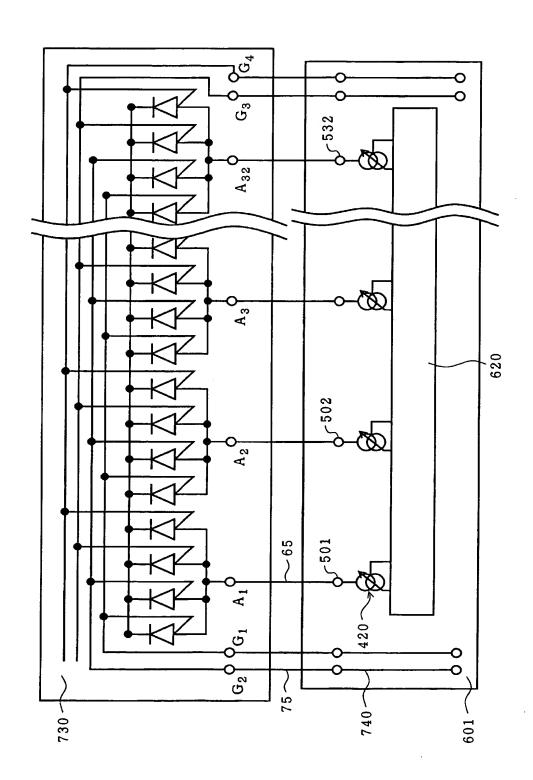
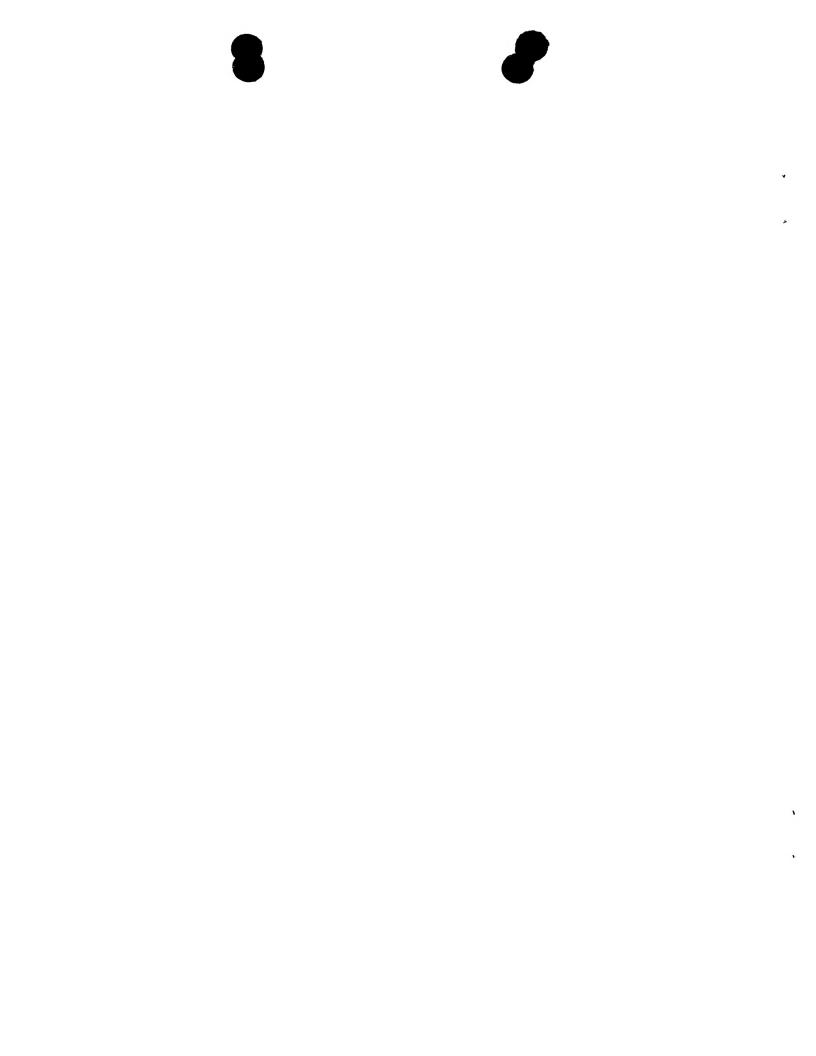


図 1 4





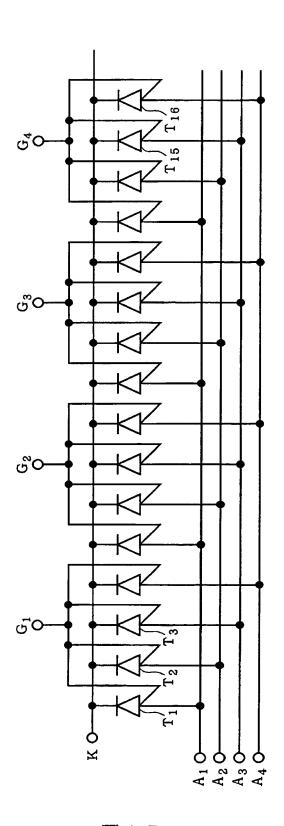


図15

		4	
			*



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/00623

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER			
Int.	.Cl ⁷ H01L 33/00			
Assarding	a Intermedianal Petent Classification (IPC) on to both a	etional alassification and IDC		
	o International Patent Classification (IPC) or to both n	ational classification and IPC		
	S SEARCHED ocumentation searched (classification system followed			
International American	Cl ⁷ H01L 33/00	by classification symbols)		
	1011 33,00			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to th	e extent that such documents are included	in the fields searched	
	uyo Shinan Koho 1940-1996	Toroku Jitsuyo Shinan K		
Koka	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Jitsuyo Shinan Toroku K	Coho 1996-2001	
Electronic d	ata base consulted during the international search (nan	ne of data hase and where practicable, sea	rch terms used)	
		to or unit base and, where practically, sea	ion tornis asoa)	
C POOU	ACTION OCCUPANDED TO BE DELEVANT			
C. DOCO.	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
	JP, 3-194978, A (Nippon Sheet C	class Company, Limited),		
l	26 August, 1991 (26.08.91),		_	
X	Full text; Figs. 1 to 4	ler, mana)	1	
1	Full text; Figs. 1 to 4 (Fami	.ry: none)	2-14	
Y	JP, 9-150543, A (Canon Inc.),		2-14	
	10 June, 1997 (10.06.97),			
	Full text; Figs. 1 to 8 (Fami	ly: none)		
Y	JP, 9-216416, A (Nippon Sheet G	lass Company Limited)	2-14	
1	19 August, 1997 (19.08.97),	rass company, bimited,,	2-14	
	Full text; Figs. 1 to 16 (Fam	uily: none)		
Y	Y JP, 9-283792, A (Nippon Sheet Glass Company, Limited), 2-14 31 October, 1997 (31.10.97),			
	Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none)			
	1 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
}				
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special "A" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with th		
conside	red to be of particular relevance	understand the principle or theory und	erlying the invention	
"E" earlier of date	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.		
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone		
special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step		
"O" docume means	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such	documents, such	
"P" docume	ent published prior to the international filing date but later	combination being obvious to a person "&" document member of the same patent if		
	priority date claimed			
	ectual completion of the international search pril, 2001 (23.04.01)	Date of mailing of the international sear 01 May, 2001 (01.05.		
	P/ 2001 (23.01.01/	01 May, 2001 (01.05.	V-1	
· · · · ·	3: 11 23 22			
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer		
uapa	Mede ratent office			
Facsimile No	o.	Telephone No.		

8		
		<i>y</i>
		•
		ň





国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/00623

			17 00023
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
I n	t. Cl' H01L 33/00		
B. 調査を	行った分野		
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
In	t. Cl' H01L 33/00		
最小限資料以:	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用第	「案公報 1940-1996年 展用新案公報 1971-2001年		
日本国登録実	ミ用新条公報 1971-2001年 ミ用新案公報 1994-2001年		•
日本国実用新	「案登録公報 1996-2001年		
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称	、調査に使用した用語)	
,			
C. 関連する	ると認められる文献		•
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及北 如 の 体 正 は 間 末 上 マ	1	関連する
<i>27-7</i> +	THE PARTY OF THE P		請求の範囲の番号
	JP, 3-194978, A (日本 26.8月.1991(26.0		
X	全文,第1-4図	6. 91)	1
Y	全文, 第1-4図		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	(ファミリーなし)		
Y	JP, 9-150543, A (++	ノン株式会社)	2-14
	10.6月.1997(10.0		2 14
	全文,第1-8図(ファミリーな	L)	
x C欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献の		の日の後に公表された文献	
「A」行に関連	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ 出願と矛盾するものではなく、発	れた文献であって
「E」国際出願	毎日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	E内の原理又は理論
		「X」特に関連のある文献であって、当	4該文献のみで発明
日若しく	は他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、当	こられるもの <該文献と他の1以
文献(理	胆由を付す)	上の文献との、当業者にとって自	明である組合せに
「P」国際出願	: る開示、使用、展示等に言及する文献 『日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献	らもの
国際調査を完了			
四欧剛旦さた」	23.04.01	国際調査報告の発送日 01.(05.01
国際調査機関の	名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2K 9010
	特許庁 (ISA/JP) 便番号100-8915	吉野 三寛 (高夏) 印	
	千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3254





国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/00623

 C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 9-216416, A (日本板硝子株式会社) 19.8月.1997 (19.08.97) 全文,第1-16図 (ファミリーなし)	2-14
Y	JP, 9-283792, A (日本板硝子株式会社) 31.10月.1997 (31.10.97) 全文, 第1-9図 (ファミリーなし)	2-14
·		